



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

ZSSC3027AC6B

Număr parc	ZSSC3027AC6B	Statutul RoHs	
Producator / Marca	IDT (Renesas Electronics Corporation)	Starea stocului	56211 pcs stock
Descriere produs	WAFER (UNSAWN) - BOX	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

56211 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

16500 pcs

\$0.757

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ZSSC3027AC6B

Serie	*	Pachet	Tray
Numărul produsului de bază	ZSSC3027		

Vești înrudite



Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru
2023/09/11

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485
2023/08/21

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali
2023/09/6

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham
2023/07/20

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții
2023/08/31

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser
2023/07/4

Audio și locul său în evoluția Bluetooth
2023/07/19

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat
2023/04/5

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare
2023/08/3

Un raport de progres reram
2023/04/26